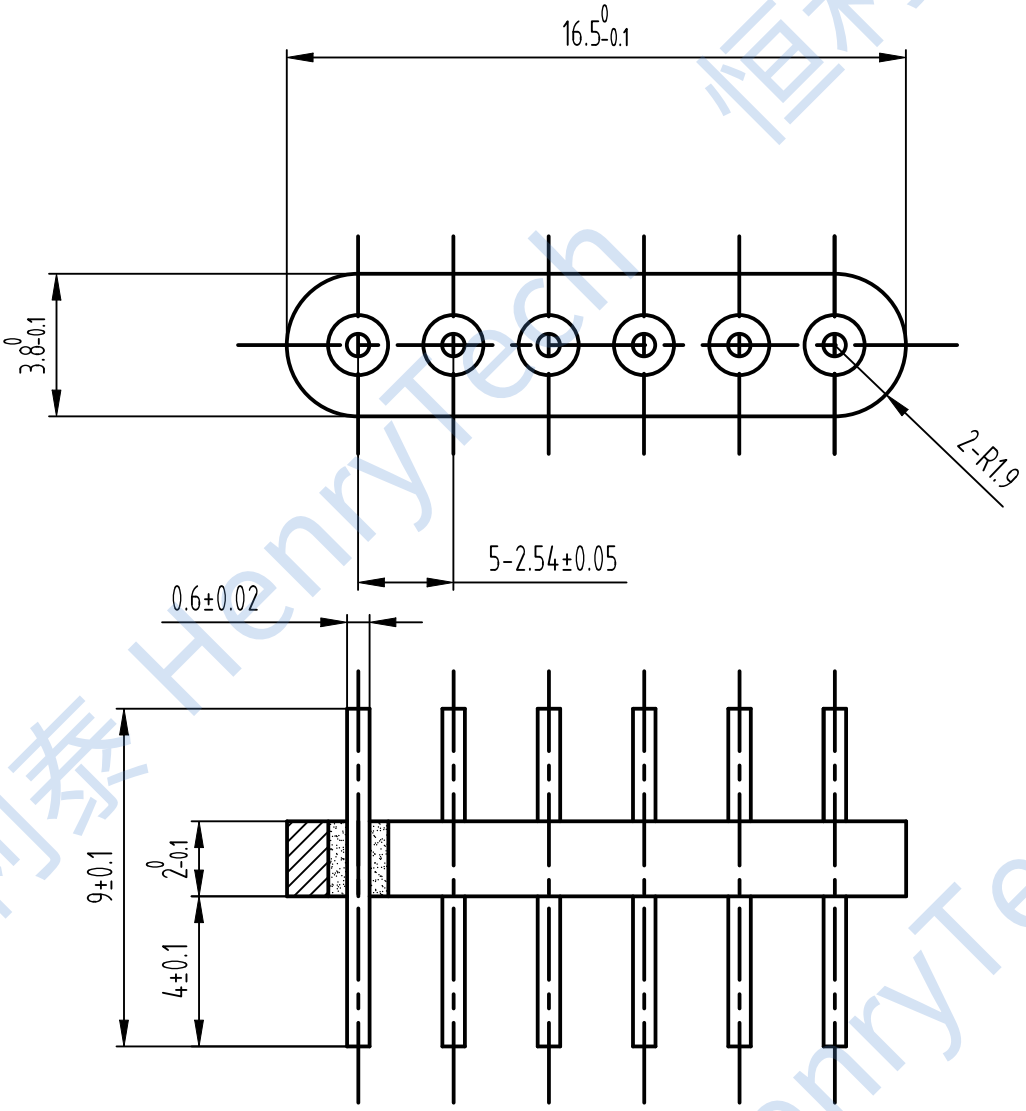

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3 /S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65°C~+155°C
6. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记							
描 图							
校 描							
旧底图总号							
签 字							
日 期	标记	处数	更改文件号	签字	日期		
	设计	M。	标准化		图样标记	重量	比例
	审核						5:1
	工艺		日期		共 页	第 页	

装配图

HN-LP6-0.6-2.54(9-4)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech